

# SN74LV8T164 具有逻辑电平转换器的 8 位并行负载移位寄存器

## 1 特性

- 具有已知上电状态的锁存逻辑可提供一致的启动行为
- 1.65V 至 5.5V 的宽工作电压范围
- 5.5V 容限输入引脚
- 单电源电压转换器 (参阅 LVxT 增强输入电压) :
  - 升压转换 :
    - 1.2V 至 1.8V
    - 1.5V 至 2.5V
    - 1.8V 至 3.3V
    - 3.3V 至 5.0V
  - 降压转换 :
    - 5.0V、3.3V、2.5V 至 1.8V
    - 5.0V、3.3V 至 2.5V
    - 5.0V 至 3.3V
- 速率高达 150Mbps, 具有 5V 或 3.3V  $V_{CC}$
- 支持标准功能引脚排列
- 闩锁性能超过 250mA, 符合 JESD 17 规范

## 2 应用

- 数字标牌
- 控制指示灯 LED
- 增加微控制器上的输出数

## 3 说明

SN74LV8T164 器件包含一个 8 位移位寄存器, 具有通过与门连接的串行输入以及一个异步清零 ( $\overline{\text{CLR}}$ ) 输入。门控串行 (A 和 B) 输入允许完全控制输入数据; 任一输入端的低电平抑制输入新数据, 并在下一个时钟 (CLK) 脉冲将第一个触发器复位为低电平。高电平输入启用另一个输入, 然后确定第一个触发器的状态。如果满足最短设置时间要求, 则可以在 CLK 为高电平或低电平时更改串行输入上的数据。在 CLK 由低电平到高电平转换时会进行计时。

该输入经设计, 具有较低阈值电路, 支持电源电压大于输入电压时的升压转换。此外, 当输入电压大于电源电压时, 5V 容限输入引脚可实现降压转换。输出电平始终以电源电压 ( $V_{CC}$ ) 为基准, 并支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。

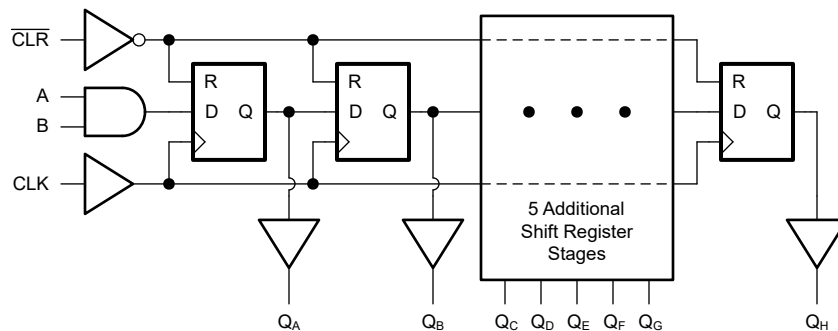
### 封装信息

| 器件型号        | 封装 <sup>(1)</sup> | 封装尺寸 <sup>(2)</sup> | 本体尺寸 (标称值) <sup>(3)</sup> |
|-------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| SN74LV8T164 | PW (TSSOP, 14)    | 5mm × 6.4mm         | 5mm × 4.4mm               |
|             | BQA (WQFN, 14)    | 3.5mm × 2.5mm       | 3.5mm × 2.5mm             |

(1) 有关更多信息, 请参阅节 11。

(2) 封装尺寸 (长 × 宽) 为标称值, 并包括引脚 (如适用)。

(3) 本体尺寸 (长 × 宽) 为标称值, 不包括引脚。



简化逻辑图 (正逻辑)



内容

|                        |           |                             |           |
|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| <b>1 特性</b> .....      | <b>1</b>  | <b>7.2 功能方框图</b> .....      | <b>11</b> |
| <b>2 应用</b> .....      | <b>1</b>  | <b>7.3 特性说明</b> .....       | <b>11</b> |
| <b>3 说明</b> .....      | <b>1</b>  | <b>7.4 器件功能模式</b> .....     | <b>14</b> |
| <b>4 引脚配置和功能</b> ..... | <b>3</b>  | <b>8 应用和实施</b> .....        | <b>15</b> |
| <b>5 规格</b> .....      | <b>4</b>  | <b>8.1 应用信息</b> .....       | <b>15</b> |
| 5.1 绝对最大额定值.....       | 4         | <b>8.2 典型应用</b> .....       | <b>15</b> |
| 5.2 ESD 等级.....        | 4         | <b>8.3 电源相关建议</b> .....     | <b>18</b> |
| 5.3 建议运行条件.....        | 4         | <b>8.4 布局</b> .....         | <b>18</b> |
| 5.4 热性能信息.....         | 5         | <b>9 器件和文档支持</b> .....      | <b>19</b> |
| 5.5 电气特性.....          | 5         | <b>9.1 文档支持</b> .....       | <b>19</b> |
| 5.6 时序特性.....          | 6         | <b>9.2 接收文档更新通知</b> .....   | <b>19</b> |
| 5.7 开关特性.....          | 6         | <b>9.3 支持资源</b> .....       | <b>19</b> |
| 5.8 噪声特性.....          | 7         | <b>9.4 商标</b> .....         | <b>19</b> |
| 5.9 典型特性.....          | 8         | <b>9.5 静电放电警告</b> .....     | <b>19</b> |
| <b>6 参数测量信息</b> .....  | <b>10</b> | <b>9.6 术语表</b> .....        | <b>19</b> |
| <b>7 详细说明</b> .....    | <b>11</b> | <b>10 修订历史记录</b> .....      | <b>19</b> |
| 7.1 概述.....            | 11        | <b>11 机械、封装和可订购信息</b> ..... | <b>19</b> |

## 4 引脚配置和功能

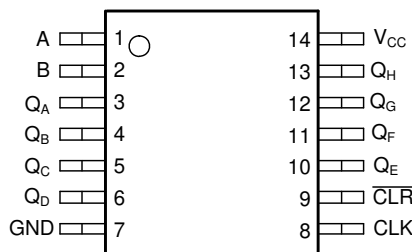


图 4-1. PW 封装，14 引脚 TSSOP (顶视图)

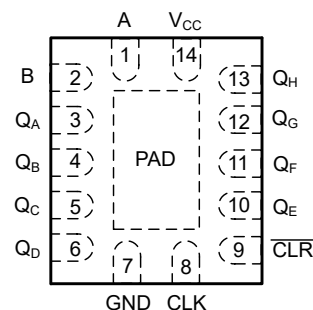


图 4-2. BQA 封装，14 引脚 WQFN (透明顶视图)

表 4-1. 引脚功能

| 引脚                  |    | 类型 <sup>(1)</sup> | 说明                               |
|---------------------|----|-------------------|----------------------------------|
| 名称                  | 编号 |                   |                                  |
| A                   | 1  | I                 | 串行输入 A                           |
| B                   | 2  | I                 | 串行输入 B                           |
| Q <sub>A</sub>      | 3  | O                 | 并行输出 A                           |
| Q <sub>B</sub>      | 4  | O                 | 并行输出 B                           |
| Q <sub>C</sub>      | 5  | O                 | 并行输出 C                           |
| Q <sub>D</sub>      | 6  | O                 | 并行输出 D                           |
| GND                 | 7  | G                 | 地                                |
| CLK                 | 8  | I                 | 时钟，上升沿触发                         |
| CLR                 | 9  | I                 | 清零，低电平有效                         |
| Q <sub>E</sub>      | 10 | O                 | 并行输出 E                           |
| Q <sub>F</sub>      | 11 | O                 | 并行输出 F                           |
| Q <sub>G</sub>      | 12 | O                 | 并行输出 G                           |
| Q <sub>H</sub>      | 13 | O                 | 并行输出 H                           |
| V <sub>CC</sub>     | 14 | P                 | 电源                               |
| 散热焊盘 <sup>(2)</sup> |    | —                 | 散热焊盘可连接到 GND 或悬空。请勿连接到任何其他信号或电源。 |

(1) I = 输入，O = 输出，I/O = 输入或输出，G = 地，P = 电源

(2) 仅限 BQA 封装

## 5 规格

### 5.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）<sup>(1)</sup>

|                  |                                      |                                                                  | 最小值  | 最大值                  | 单位 |
|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----|
| V <sub>CC</sub>  | 电源电压范围                               |                                                                  | -0.5 | 7                    | V  |
| V <sub>I</sub>   | 输入电压范围 <sup>(2)</sup>                |                                                                  | -0.5 | 7                    | V  |
| V <sub>O</sub>   | 在高阻抗或断电状态对任一输出施加的电压范围 <sup>(2)</sup> |                                                                  | -0.5 | 7                    | V  |
| V <sub>O</sub>   | 输出电压范围 <sup>(2)</sup>                |                                                                  | -0.5 | V <sub>CC</sub> +0.5 | V  |
| I <sub>IK</sub>  | 输入钳位电流                               | V <sub>I</sub> < -0.5V                                           |      | -20                  | mA |
| I <sub>OK</sub>  | 输出钳位电流                               | V <sub>O</sub> < -0.5V 或 V <sub>O</sub> > V <sub>CC</sub> + 0.5V |      | ±20                  | mA |
| I <sub>O</sub>   | 持续输出电流                               | V <sub>O</sub> = 0 至 V <sub>CC</sub>                             |      | ±25                  | mA |
|                  | 通过 V <sub>CC</sub> 或 GND 的持续输出电流     |                                                                  |      | ±75                  | mA |
| T <sub>J</sub>   | 结温                                   |                                                                  |      | 150                  | °C |
| T <sub>stg</sub> | 贮存温度                                 |                                                                  | -65  | 150                  | °C |

- (1) 超出绝对最大额定值运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果在建议运行条件之外但在绝对最大额定值范围内短暂运行，器件可能不会受到损坏，但可能无法完全正常工作。以这种方式运行器件可能会影响器件的可靠性、功能和性能，并缩短器件寿命。
- (2) 如果遵守输入和输出电流额定值，输入和输出电压可超过额定值。

### 5.2 ESD 等级

|                    |      |                                                          | 值     | 单位 |
|--------------------|------|----------------------------------------------------------|-------|----|
| V <sub>(ESD)</sub> | 静电放电 | 人体放电模型 (HBM)，符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准 <sup>(1)</sup> | ±2000 | V  |
|                    |      | 充电器件模型 (CDM)，符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 标准 <sup>(2)</sup> | ±1000 |    |

- (1) JEDEC 文档 JEP155 规定：500V HBM 可实现在标准 ESD 控制流程下安全生产。
- (2) JEDEC 文档 JEP157 规定：250V CDM 可实现在标准 ESD 控制流程下安全生产。

### 5.3 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）

| 规格              | 说明          | 条件                              | 最小值  | 最大值             | 单位   |
|-----------------|-------------|---------------------------------|------|-----------------|------|
| V <sub>CC</sub> | 电源电压        |                                 | 1.65 | 5.5             | V    |
| V <sub>I</sub>  | 输入电压        |                                 | 0    | 5.5             | V    |
| V <sub>O</sub>  | 输出电压        |                                 | 0    | V <sub>CC</sub> | V    |
| V <sub>IH</sub> | 高电平输入电压     | V <sub>CC</sub> = 1.65V 至 2V    | 1.1  |                 | V    |
|                 |             | V <sub>CC</sub> = 2.25V 至 2.75V | 1.28 |                 |      |
|                 |             | V <sub>CC</sub> = 3V 至 3.6V     | 1.45 |                 |      |
|                 |             | V <sub>CC</sub> = 4.5V 至 5.5V   | 2    |                 |      |
| V <sub>IL</sub> | 低电平输入电压     | V <sub>CC</sub> = 1.65V 至 2V    |      | 0.51            | V    |
|                 |             | V <sub>CC</sub> = 2.25V 至 2.75V |      | 0.65            |      |
|                 |             | V <sub>CC</sub> = 3V 至 3.6V     |      | 0.75            |      |
|                 |             | V <sub>CC</sub> = 4.5V 至 5.5V   |      | 0.8             |      |
| I <sub>O</sub>  | 输出电流        | V <sub>CC</sub> = 1.65V 至 2V    |      | ±8              | mA   |
|                 |             | V <sub>CC</sub> = 2.25V 至 2.75V |      | ±15             |      |
|                 |             | V <sub>CC</sub> = 3.3V 至 5.0V   |      | ±25             |      |
| Δt/Δv           | 输入转换上升或下降速率 | V <sub>CC</sub> = 1.65V 至 5.0V  |      | 20              | ns/V |

## 5.3 建议运行条件（续）

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）

| 规格                         | 说明             | 条件                        | 最小值 | 最大值 | 单位          |
|----------------------------|----------------|---------------------------|-----|-----|-------------|
| $\Delta t / \Delta V_{CC}$ | POR 的安全电源斜坡速率  | $V_{CC} = 1.65V$ 至 $5.5V$ | 6   |     | $\mu s/V$   |
| $T_A$                      | 自然通风条件下的工作温度范围 |                           | -40 | 125 | $^{\circ}C$ |

## 5.4 热性能信息

| 热指标 <sup>(1)</sup>   |            | BQB (WQFN) | PW (TSSOP) | 单位            |
|----------------------|------------|------------|------------|---------------|
|                      |            | 16 引脚      | 16 引脚      |               |
| $R_{\theta JA}$      | 结至环境热阻     | 105.6      | 135.9      | $^{\circ}C/W$ |
| $R_{\theta JC(top)}$ | 结至外壳（顶部）热阻 | 96.6       | 70.3       | $^{\circ}C/W$ |
| $R_{\theta JB}$      | 结至电路板热阻    | 75.4       | 81.3       | $^{\circ}C/W$ |
| $\Psi_{JT}$          | 结至顶部特征参数   | 19.1       | 22.5       | $^{\circ}C/W$ |
| $\Psi_{JB}$          | 结至电路板特征参数  | 75.4       | 80.8       | $^{\circ}C/W$ |
| $R_{\theta JC(bot)}$ | 结至外壳（底部）热阻 | 56.1       | 不适用        | $^{\circ}C/W$ |

(1) 有关新旧热指标的更多信息，请参阅[半导体和 IC 封装热指标](#)应用报告。

## 5.5 电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）

| 参数              | 测试条件                                               | $V_{CC}$      | $T_A = 25^{\circ}C$ |                     |           | $-40^{\circ}C$ 至 $125^{\circ}C$ |     |         | 单位      |
|-----------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------------------------|-----|---------|---------|
|                 |                                                    |               | 最小值                 | 典型值                 | 最大值       | 最小值                             | 典型值 | 最大值     |         |
| $V_{OH}$        | $I_{OH} = -50 \mu A$                               | 1.65V 至 5.5V  | $V_{CC}-0.1$        |                     |           | $V_{CC}-0.1$                    |     |         | V       |
|                 | $I_{OH} = -2mA$                                    | 1.65V 至 2V    | 1.28                | 1.7 <sup>(1)</sup>  |           | 1.21                            |     |         |         |
|                 | $I_{OH} = -3mA$                                    | 2.25V 至 2.75V | 2                   | 2.4 <sup>(1)</sup>  |           | 1.93                            |     |         |         |
|                 | $I_{OH} = -5.5mA$                                  | 3V 至 3.6V     | 2.6                 | 3.08 <sup>(1)</sup> |           | 2.49                            |     |         |         |
|                 | $I_{OH} = -8mA$                                    | 4.5V 至 5.5V   | 4.1                 | 4.65 <sup>(1)</sup> |           | 3.95                            |     |         |         |
| $V_{OL}$        | $I_{OL} = 50\mu A$                                 | 1.65V 至 5.5V  |                     |                     | 0.1       |                                 |     | 0.1     | V       |
|                 | $I_{OL} = 2mA$                                     | 1.65V 至 2V    |                     | 0.1 <sup>(1)</sup>  | 0.2       |                                 |     | 0.25    |         |
|                 | $I_{OL} = 3mA$                                     | 2.25V 至 2.75V |                     | 0.1 <sup>(1)</sup>  | 0.15      |                                 |     | 0.2     |         |
|                 | $I_{OL} = 5.5mA$                                   | 3V 至 3.6V     |                     | 0.2 <sup>(1)</sup>  | 0.2       |                                 |     | 0.25    |         |
|                 | $I_{OL} = 8mA$                                     | 4.5V 至 5.5V   |                     | 0.3 <sup>(1)</sup>  | 0.3       |                                 |     | 0.35    |         |
| $I_I$           | $V_I = 0V$ 或 $V_{CC}$                              | 0V 至 5.5V     |                     |                     | $\pm 0.1$ |                                 |     | $\pm 1$ | $\mu A$ |
| $I_{CC}$        | $V_I = 0V$ 或 $V_{CC}$ , $I_O = 0$ ; 负载开路           | 1.65V 至 5.5V  |                     |                     | 2         |                                 |     | 20      | $\mu A$ |
| $\Delta I_{CC}$ | 一个输入为 0.3V 或 3.4V, 其他输入为 0V 或 $V_{CC}$ , $I_O = 0$ | 5.5V          |                     |                     | 1.35      |                                 |     | 1.5     | mA      |
|                 | 一个输入为 0.3V 或 1.1V, 其他输入为 0V 或 $V_{CC}$ , $I_O = 0$ | 1.8V          |                     |                     | 10        |                                 |     | 20      | $\mu A$ |
| $C_I$           | $V_I = V_{CC}$ 或 GND                               | 5V            |                     | 4                   | 10        |                                 |     | 10      | pF      |
| $C_O$           | $V_O = V_{CC}$ 或 GND                               | 5V            |                     | 3                   |           |                                 |     |         | pF      |
| $C_{PD}$        | 空载, $F = 1MHz$                                     | 5V            |                     | 106                 |           |                                 |     |         | pF      |

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）

| 参数               | 测试条件                                 | V <sub>CC</sub> | T <sub>A</sub> = 25°C |     |     | -40°C 至 125°C |     |     | 单位 |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----|
|                  |                                      |                 | 最小值                   | 典型值 | 最大值 | 最小值           | 典型值 | 最大值 |    |
| V <sub>POR</sub> | V <sub>CC</sub> 斜坡率为 6μs/V 至 100ms/V | 1.65V 至 5.5V    |                       |     | 1.5 |               |     | 1.5 | V  |

(1) 最接近标称电压（1.8V、2.5V、3.3V 和 5V）时的典型值

## 5.6 时序特性

在自然通风条件下的建议运行温度范围内测得（除非另有说明）

| 参数              | 说明     | 条件                           | V <sub>CC</sub> | T <sub>A</sub> = 25°C |     | -40°C 至 125°C |     | 单位 |
|-----------------|--------|------------------------------|-----------------|-----------------------|-----|---------------|-----|----|
|                 |        |                              |                 | 最小值                   | 最大值 | 最小值           | 最大值 |    |
| t <sub>H</sub>  | 保持时间   | CLK ↑ 之后的数据                  | 1.8V            | 0                     |     | 0             |     | ns |
| t <sub>SU</sub> | 设置时间   | $\overline{\text{CLR}}$ 无效   | 1.8V            | 6.9                   |     | 8.8           |     | ns |
| t <sub>SU</sub> | 设置时间   | CLK ↑ 之前的数据                  | 1.8V            | 7.7                   |     | 9.5           |     | ns |
| t <sub>W</sub>  | 脉冲持续时间 | CLK 高电平或低电平                  | 1.8V            | 5.9                   |     | 7             |     | ns |
| t <sub>W</sub>  | 脉冲持续时间 | $\overline{\text{CLR}}$ 为低电平 | 1.8V            | 4.3                   |     | 5.2           |     | ns |
| t <sub>H</sub>  | 保持时间   | CLK ↑ 之后的数据                  | 2.5V            | 0                     |     | 0             |     | ns |
| t <sub>SU</sub> | 设置时间   | $\overline{\text{CLR}}$ 无效   | 2.5V            | 3.7                   |     | 5.4           |     | ns |
| t <sub>SU</sub> | 设置时间   | CLK ↑ 之前的数据                  | 2.5V            | 4.5                   |     | 5.8           |     | ns |
| t <sub>W</sub>  | 脉冲持续时间 | CLK 高电平或低电平                  | 2.5V            | 4.3                   |     | 4.3           |     | ns |
| t <sub>W</sub>  | 脉冲持续时间 | $\overline{\text{CLR}}$ 为低电平 | 2.5V            | 4.3                   |     | 4.3           |     | ns |
| t <sub>H</sub>  | 保持时间   | CLK ↑ 之后的数据                  | 3.3V            | 0                     |     | 0             |     | ns |
| t <sub>SU</sub> | 设置时间   | $\overline{\text{CLR}}$ 无效   | 3.3V            | 2.5                   |     | 3.4           |     | ns |
| t <sub>SU</sub> | 设置时间   | CLK ↑ 之前的数据                  | 3.3V            | 3.2                   |     | 3.9           |     | ns |
| t <sub>W</sub>  | 脉冲持续时间 | CLK 高电平或低电平                  | 3.3V            | 4.3                   |     | 4.3           |     | ns |
| t <sub>W</sub>  | 脉冲持续时间 | $\overline{\text{CLR}}$ 为低电平 | 3.3V            | 4.3                   |     | 4.3           |     | ns |
| t <sub>H</sub>  | 保持时间   | CLK ↑ 之后的数据                  | 5V              | 0                     |     | 0             |     | ns |
| t <sub>SU</sub> | 设置时间   | $\overline{\text{CLR}}$ 无效   | 5V              | 1.7                   |     | 2.3           |     | ns |
| t <sub>SU</sub> | 设置时间   | CLK ↑ 之前的数据                  | 5V              | 1.3                   |     | 1.7           |     | ns |
| t <sub>W</sub>  | 脉冲持续时间 | CLK 高电平或低电平                  | 5V              | 4.3                   |     | 4.3           |     | ns |
| t <sub>W</sub>  | 脉冲持续时间 | $\overline{\text{CLR}}$ 为低电平 | 5V              | 4.3                   |     | 4.3           |     | ns |

## 5.7 开关特性

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）。请参阅参数测量信息

| 参数               | 从（输入）                   | 到（输出） | 负载电容                  | V <sub>CC</sub> | T <sub>A</sub> = 25°C |     |      | -40°C 至 125°C |     |      | 单位  |
|------------------|-------------------------|-------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----|------|---------------|-----|------|-----|
|                  |                         |       |                       |                 | 最小值                   | 典型值 | 最大值  | 最小值           | 典型值 | 最大值  |     |
| F <sub>MAX</sub> | -                       | -     | C <sub>L</sub> = 15pF | 1.8V            | 46.3                  | 60  |      | 39.4          |     |      | MHz |
| t <sub>PLH</sub> | CLK                     | Q     | C <sub>L</sub> = 15pF | 1.8V            |                       | 7.5 | 20.7 | 1             |     | 23.8 | ns  |
| t <sub>PHL</sub> | CLK                     | Q     | C <sub>L</sub> = 15pF | 1.8V            |                       | 7.5 | 24.1 | 1             |     | 27.1 | ns  |
| t <sub>PHL</sub> | $\overline{\text{CLR}}$ | Q     | C <sub>L</sub> = 15pF | 1.8V            |                       | 7.7 | 24.7 | 1             |     | 28   | ns  |

## 5.7 开关特性 (续)

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明)。请参阅参数测量信息

| 参数               | 从 (输入) | 到 (输出) | 负载电容                  | V <sub>CC</sub> | T <sub>A</sub> = 25°C |       |      | -40°C 至 125°C |     |      | 单位  |
|------------------|--------|--------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------|------|---------------|-----|------|-----|
|                  |        |        |                       |                 | 最小值                   | 典型值   | 最大值  | 最小值           | 典型值 | 最大值  |     |
| F <sub>MAX</sub> | -      | -      | C <sub>L</sub> = 50pF | 1.8V            | 38.11                 | 48    |      | 32.6          |     |      | MHz |
| t <sub>PLH</sub> | CLK    | Q      | C <sub>L</sub> = 50pF | 1.8V            |                       | 10.8  | 25.5 | 1             |     | 29   | ns  |
| t <sub>PHL</sub> | CLK    | Q      | C <sub>L</sub> = 50pF | 1.8V            |                       | 10.8  | 29.2 | 1             |     | 32.3 | ns  |
| t <sub>PHL</sub> | CLR    | Q      | C <sub>L</sub> = 50pF | 1.8V            |                       | 11    | 29.7 | 1             |     | 33.2 | ns  |
| F <sub>MAX</sub> | -      | -      | C <sub>L</sub> = 15pF | 2.5V            | 66.2                  | 85.8  |      | 56.4          |     |      | MHz |
| t <sub>PLH</sub> | CLK    | Q      | C <sub>L</sub> = 15pF | 2.5V            |                       | 5.7   | 12.2 | 1             |     | 14.7 | ns  |
| t <sub>PHL</sub> | CLK    | Q      | C <sub>L</sub> = 15pF | 2.5V            |                       | 5.7   | 13.2 | 1             |     | 16   | ns  |
| t <sub>PHL</sub> | CLR    | Q      | C <sub>L</sub> = 15pF | 2.5V            |                       | 5.9   | 14.4 | 1             |     | 17.3 | ns  |
| F <sub>MAX</sub> | -      | -      | C <sub>L</sub> = 50pF | 2.5V            | 58.8                  | 68.6  |      | 46.6          |     |      | MHz |
| t <sub>PLH</sub> | CLK    | Q      | C <sub>L</sub> = 50pF | 2.5V            |                       | 8.3   | 15.2 | 1             |     | 18.1 | ns  |
| t <sub>PHL</sub> | CLK    | Q      | C <sub>L</sub> = 50pF | 2.5V            |                       | 8.3   | 17.1 | 1             |     | 19.9 | ns  |
| t <sub>PHL</sub> | CLR    | Q      | C <sub>L</sub> = 50pF | 2.5V            |                       | 8.5   | 18.1 | 1             |     | 21.2 | ns  |
| F <sub>MAX</sub> | -      | -      | C <sub>L</sub> = 15pF | 3.3V            | 94.5                  | 122.5 |      | 80.5          |     |      | MHz |
| t <sub>PLH</sub> | CLK    | Q      | C <sub>L</sub> = 15pF | 3.3V            |                       | 4.4   | 9.5  | 1             |     | 11.1 | ns  |
| t <sub>PHL</sub> | CLK    | Q      | C <sub>L</sub> = 15pF | 3.3V            |                       | 4.4   | 9.2  | 1             |     | 11.2 | ns  |
| t <sub>PHL</sub> | CLR    | Q      | C <sub>L</sub> = 15pF | 3.3V            |                       | 4.6   | 10.4 | 1             |     | 12.5 | ns  |
| F <sub>MAX</sub> | -      | -      | C <sub>L</sub> = 50pF | 3.3V            | 84                    | 98    |      | 66.5          |     |      | MHz |
| t <sub>PLH</sub> | CLK    | Q      | C <sub>L</sub> = 50pF | 3.3V            |                       | 6.4   | 11.6 | 1             |     | 13.6 | ns  |
| t <sub>PHL</sub> | CLK    | Q      | C <sub>L</sub> = 50pF | 3.3V            |                       | 6.4   | 12.3 | 1             |     | 14.5 | ns  |
| t <sub>PHL</sub> | CLR    | Q      | C <sub>L</sub> = 50pF | 3.3V            |                       | 6.5   | 13.5 | 1             |     | 15.8 | ns  |
| F <sub>MAX</sub> | -      | -      | C <sub>L</sub> = 15pF | 5V              | 135                   | 175   |      | 115           |     |      | MHz |
| t <sub>PLH</sub> | CLK    | Q      | C <sub>L</sub> = 15pF | 5V              |                       | 3.4   | 8.3  | 1             |     | 9.3  | ns  |
| t <sub>PHL</sub> | CLK    | Q      | C <sub>L</sub> = 15pF | 5V              |                       | 3.4   | 7    | 1             |     | 8.4  | ns  |
| t <sub>PHL</sub> | CLR    | Q      | C <sub>L</sub> = 15pF | 5V              |                       | 3.5   | 7.1  | 1             |     | 8.6  | ns  |
| F <sub>MAX</sub> | -      | -      | C <sub>L</sub> = 50pF | 5V              | 120                   | 140   |      | 95            |     |      | MHz |
| t <sub>PLH</sub> | CLK    | Q      | C <sub>L</sub> = 50pF | 5V              |                       | 4.9   | 9.7  | 1             |     | 11   | ns  |
| t <sub>PHL</sub> | CLK    | Q      | C <sub>L</sub> = 50pF | 5V              |                       | 4.9   | 9.4  | 1             |     | 11   | ns  |
| t <sub>PHL</sub> | CLR    | Q      | C <sub>L</sub> = 50pF | 5V              |                       | 5     | 9.5  | 1             |     | 11.2 | ns  |

## 5.8 噪声特性

V<sub>CC</sub> = 5V, C<sub>L</sub> = 50pF, T<sub>A</sub> = 25°C

| 参数                 | 说明                         | 最小值  | 典型值  | 最大值 | 单位 |
|--------------------|----------------------------|------|------|-----|----|
| V <sub>OL(P)</sub> | 安静输出, 最大动态 V <sub>OL</sub> |      | 0.2  | 0.8 | V  |
| V <sub>OL(V)</sub> | 安静输出, 最小动态 V <sub>OL</sub> | -0.9 | -0.2 |     | V  |
| V <sub>OH(V)</sub> | 安静输出, 最小动态 V <sub>OH</sub> | 4.4  | 4.7  |     | V  |
| V <sub>IH(D)</sub> | 高电平动态输入电压                  | 2    |      |     | V  |

$V_{CC} = 5V$ ,  $C_L = 50pF$ ,  $T_A = 25^\circ C$

| 参数          | 说明        | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|-------------|-----------|-----|-----|-----|----|
| $V_{IL(D)}$ | 低电平动态输入电压 |     |     | 0.8 | V  |

### 5.9 典型特性

$T_A = 25^\circ C$  (除非另外注明)

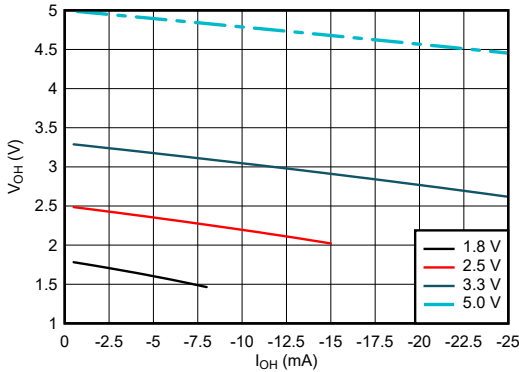


图 5-1. 高电平状态下输出电压与电流间的关系

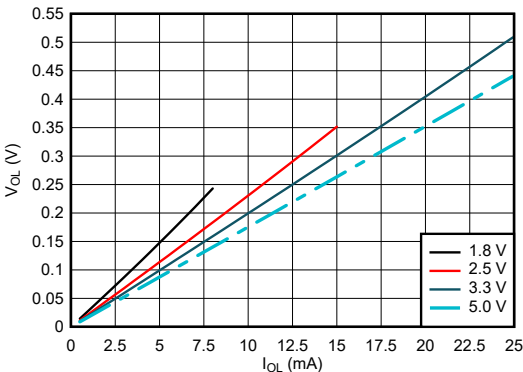


图 5-2. 低电平状态下输出电压与电流间的关系

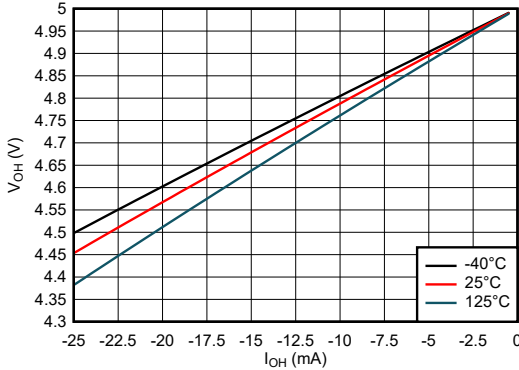


图 5-3. 高电平状态下输出电压与电流间的关系 (5V 电源)

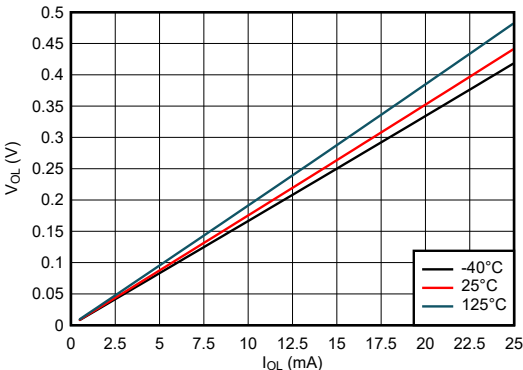


图 5-4. 低电平状态下输出电压与电流间的关系 (5V 电源)

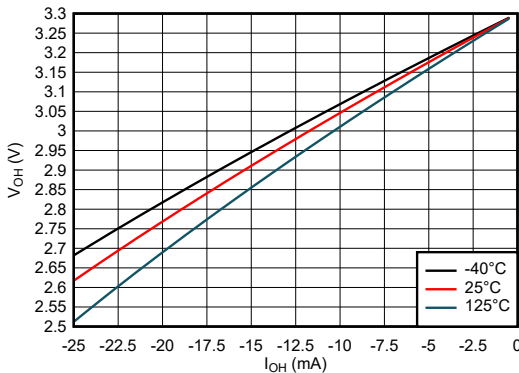


图 5-5. 高电平状态下输出电压与电流间的关系 (3.3V 电源)

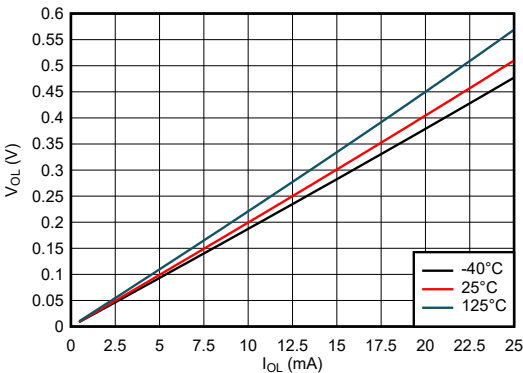


图 5-6. 低电平状态下输出电压与电流间的关系 (3.3V 电源)

## 5.9 典型特性 (续)

$T_A = 25^\circ\text{C}$  (除非另外注明)

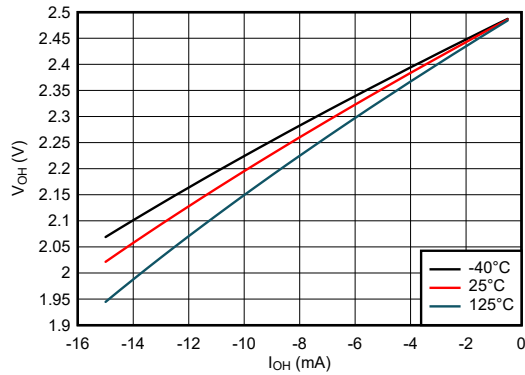


图 5-7. 高电平状态下输出电压与电流间的关系 (2.5V 电源)

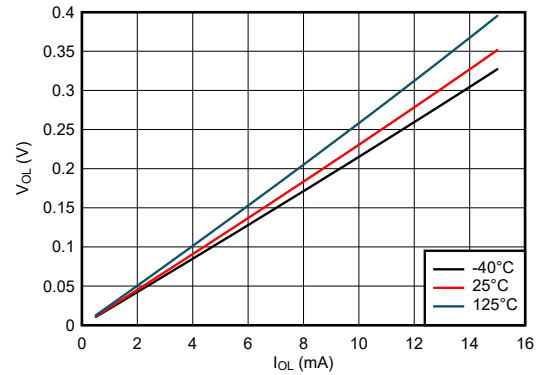


图 5-8. 低电平状态下输出电压与电流间的关系 (2.5V 电源)

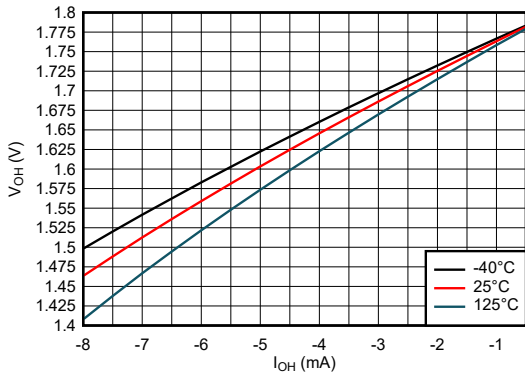


图 5-9. 高电平状态下输出电压与电流间的关系 (1.8V 电源)

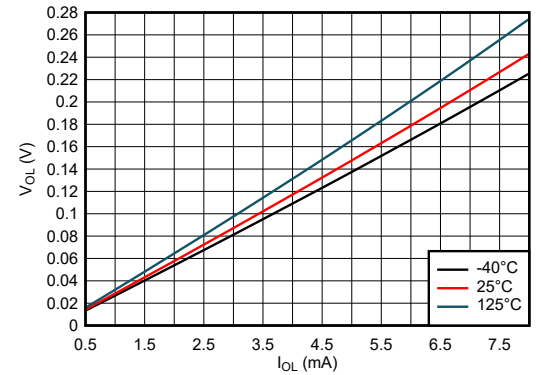


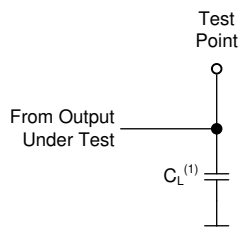
图 5-10. 低电平状态下输出电压与电流间的关系 (1.8V 电源)

## 6 参数测量信息

对于下表中列出的示例，波形之间的相位关系是任意选择的。所有输入脉冲均由具有以下特性的发生器提供：  
 $PRR \leq 1\text{MHz}$ ， $Z_O = 50\Omega$ ， $t_f < 2.5\text{ns}$ 。

对于时钟输入， $f_{\max}$  是在输入占空比为 50% 时测量的。

输出单独测量，每次测量一个输入转换。



(1)  $C_L$  包括探头和测试夹具电容。

图 6-1. 推挽输出的负载电路

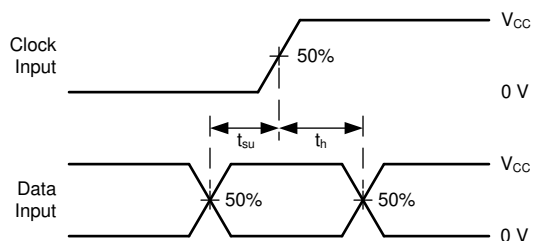


图 6-3. 电压波形，设置和保持时间

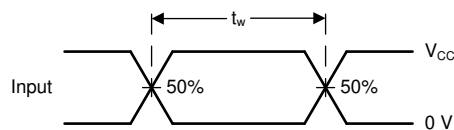
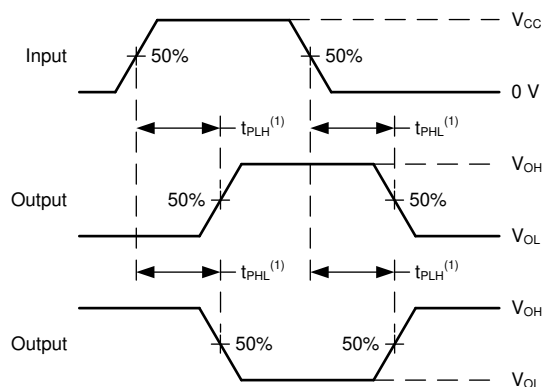
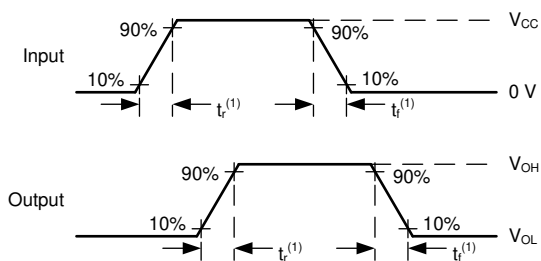


图 6-2. 电压波形，脉冲持续时间



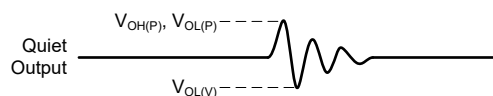
(1)  $t_{PLH}$  和  $t_{PHL}$  之间的较大者与  $t_{pd}$  相同。

图 6-4. 电压波形传播延迟



(1)  $t_r$  和  $t_f$  之间的较大值与  $t_t$  相同。

图 6-5. 电压波形，输入和输出转换时间



在所有其他输出同时切换时测得的噪声值。

图 6-6. 电压波形和噪声

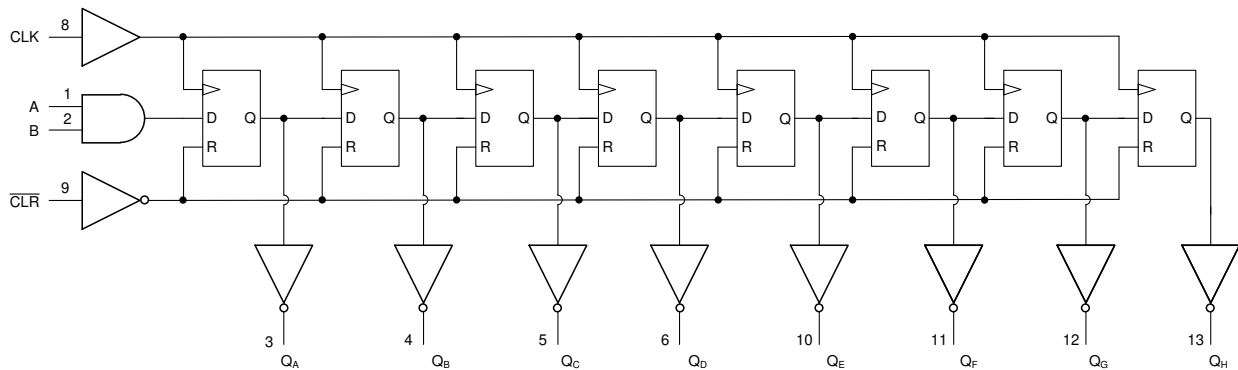
## 7 详细说明

### 7.1 概述

SN74LV8T164 是一款 8 位移位寄存器，具有 2 个通过与门连接的串行输入 (A 和 B) 以及一个异步清零 ( $\overline{\text{CLR}}$ ) 输入。该器件需要 A 和 B 上的高电平信号来将输入数据线路设置为高电平；任一输入上的低电平信号都会将输入数据线路设置为低电平。如果满足最短设置时间要求，则可以在 CLK 为高电平或低电平时更改 A 和 B 上的数据。

SN74LV8T164 的 CLK 引脚为上升沿触发，在从低电平到高电平转换时激活。在上升沿触发时，器件会将 (A 和 B) 输入数据线的结果存储在第一个寄存器中，并将每个寄存器的数据传播到下一个寄存器。最后一个寄存器  $Q_H$  的数据将在每个时钟触发时丢弃。对  $\overline{\text{CLR}}$  引脚施加低电平信号后，SN74LV8T164 会立即将所有寄存器设置为逻辑低电平值。

### 7.2 功能方框图



### 7.3 特性说明

#### 7.3.1 平衡 CMOS 推挽式输出

该器件包括平衡 CMOS 推挽输出。术语 *平衡* 表示器件可以灌入和拉出相似的电流。此器件的驱动能力可能在轻负载时产生快速边缘，因此应考虑布线和负载条件以防止振铃。此外，该器件的输出能够驱动的电流比此器件能够承受的电流更大，而不会损坏器件。务必限制器件的输出功率，以避免因过流而损坏器件。必须始终遵守 *绝对最大额定值* 中规定的电气和热限值。

未使用的推挽 CMOS 输出应保持断开状态。

#### 7.3.2 具有已知上电状态的锁存逻辑

该器件包含锁存逻辑电路。锁存电路通常包括 D 型锁存器和 D 型触发器，但包括所有用作易失性存储器的逻辑电路。在典型的逻辑器件中，每个锁存电路在最初上电后的输出状态都是未知的；但是，该器件包含新增的上电复位 (POR) 电路，可在器件启动正常功能之前，在上电斜升期间设置包含的所有锁存电路的状态。

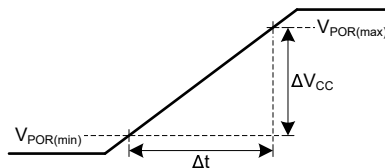


图 7-1. 已知上电状态的电源 ( $V_{CC}$ ) 斜坡特性

图 7-1 展示了正确的电源电压导通斜坡，并定义了 *建议运行条件* 和 *电气特性* 表中使用的值。

在启动上电斜坡之前，电源必须完全关闭 ( $V_{CC} \leq V_{POR(min)}$ )。

电源电压的斜升速率必须在 *建议运行条件* 表中提供的范围内。

只要为器件供电 ( $V_{CC} \geq V_{POR(max)}$ )，每个锁存逻辑电路的输出状态就会保持稳定。

偏离这些建议将导致器件具有未知的上电状态。

### 7.3.3 LVxT 增强输入电压

SN74LV8T164 属于 TI 的 LVxT 逻辑器件系列，具有集成电压电平转换功能。该系列器件的设计具有更低的输入电压阈值，支持升压转换；其输入可承受高达 5.5V 电平的信号，支持降压转换。为了正常运行，输入信号必须保持或高于指定的  $V_{IH(MIN)}$  电平才能获得高电平输入状态，保持或低于指定的  $V_{IL(MAX)}$  电平才能获得低电平输入状态。图 7-2 展示了 LVxT 系列器件的典型  $V_{IH}$  和  $V_{IL}$  电平，以及标准 CMOS 器件的电压电平用于比较。

输入为高阻抗，通常建模为与输入电容并联的电阻器，如 *电气特性* 中所示。最坏情况下的电阻是根据 *绝对最大额定值* 中给出的最大输入电压和 *电气特性* 中给出的最大输入漏电流，使用欧姆定律 ( $R = V \div I$ ) 计算得出的。

输入信号必须在有效逻辑状态之间快速转换，如 *建议运行条件* 表中的输入转换速率所定义。不符合此规范将导致功耗过大并可能导致振荡。有关更多详细信息，请参阅 *CMOS 输入变化缓慢或悬空的影响* 应用报告。

在运行期间，任何时候都不要让输入悬空。未使用的输入必须在有效的高或低电压电平下进行端接。如果系统不会一直主动驱动输入，则可以添加上拉或下拉电阻器，以在这些时间段提供有效的输入电压。电阻值将取决于多种因素；但建议使用 10k $\Omega$  电阻器，这通常可以满足所有要求。

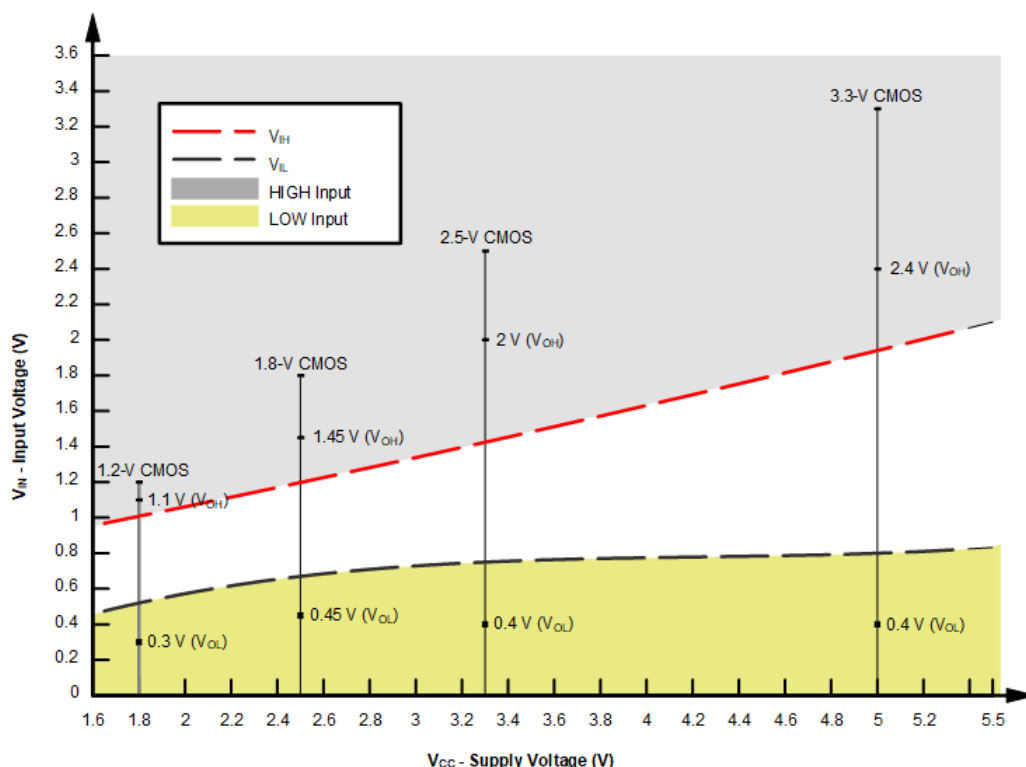


图 7-2. LVxT 输入电压电平

### 7.3.4 钳位二极管结构

该器件的输出同时具有正负钳位二极管，而该器件的输入只有负钳位二极管，如图 7-3 所示。

#### 小心

电压超出 *绝对最大额定值* 表中规定的值可能会损坏器件。如果遵守输入和输出钳制电流额定值，输入和输出电压可超过额定值。

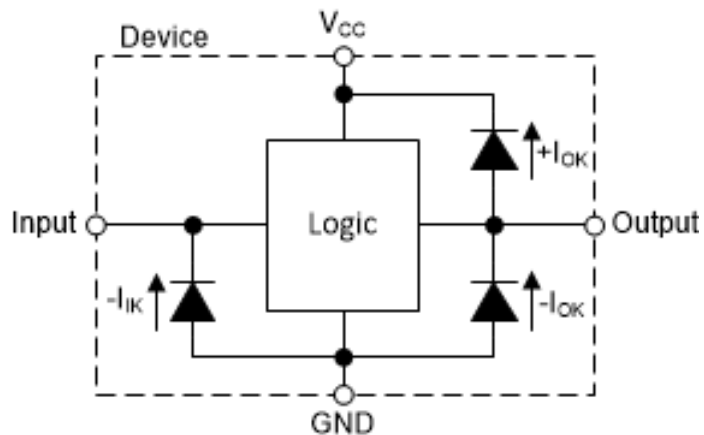


图 7-3. 每个输入和输出的钳位二极管的电气布置

## 7.4 器件功能模式

功能表 列出了 SN74LV8T164 的功能模式。

表 7-1. 功能表

| 输入 <sup>(1)</sup> |   |                         |     | 功能                                |
|-------------------|---|-------------------------|-----|-----------------------------------|
| A                 | B | $\overline{\text{CLR}}$ | CLK |                                   |
| X                 | X | L                       | X   | 移位寄存器清零。                          |
| L                 | X | H                       | ↑   | 移位寄存器的第一级变为低电平。<br>其他级分别存储前一级的数据。 |
| X                 | L | H                       | ↑   | 移位寄存器的第一级变为低电平。<br>其他级分别存储前一级的数据。 |
| H                 | H | H                       | ↑   | 移位寄存器的第一级变为高电平。<br>其他级分别存储前一级的数据。 |

(1) H = 高电压电平, L = 低电压电平, X = 不用考虑

## 8 应用和实施

### 备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 元件规格，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户负责确定元件是否适合其用途，以及验证和测试其设计实现以确认系统功能。

### 8.1 应用信息

在此应用中，SN74LV8T164 用于控制七段显示器。与其他 I/O 扩展器不同，SN74LV8T164 不需要使用通信接口来进行控制。它可以通过简单的 GPIO 引脚轻松操作。此外，还通过馈入与门的两个串行输入提供额外控制。

上电时，移位寄存器的初始状态是未知的。要提供一个定义的状态，需要同时将两个移位寄存器清零。RC 可以连接到 CLR 引脚（如图 8-1 所示），将移位寄存器初始化为全零。

### 8.2 典型应用

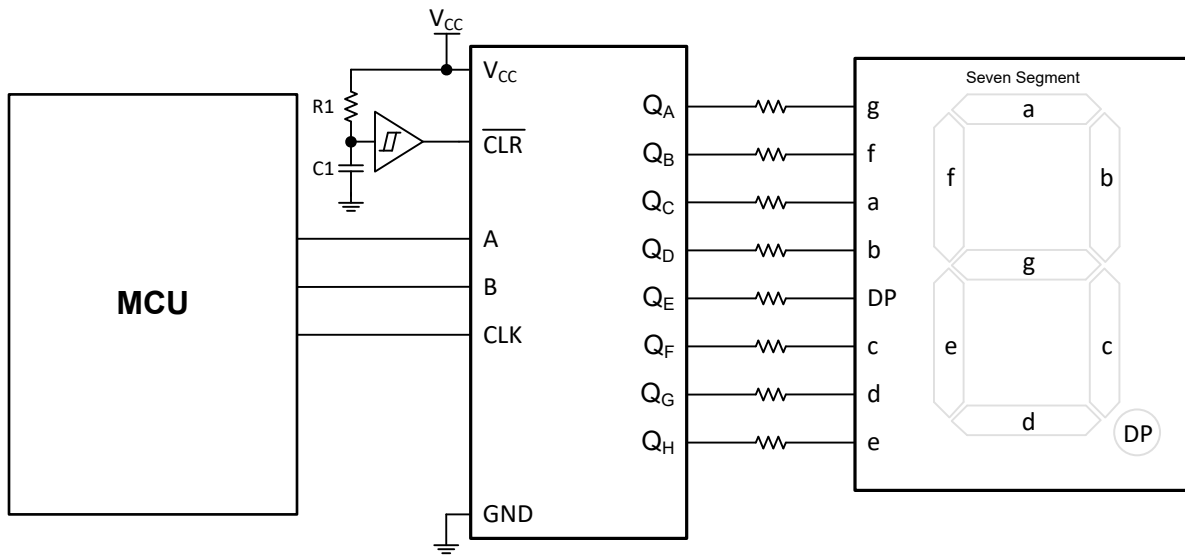


图 8-1. 典型应用框图

#### 8.2.1 设计要求

##### 8.2.1.1 电源注意事项

确保所需电源电压在 *建议运行条件* 中规定的范围内。电源电压按照 *电气特性* 所述设置器件的电气特性。

正电压电源必须能够提供的电流等于 SN74LV8T164 所有输出端拉出的总电流加上最大静态电源电流  $I_{CC}$ （在 *电气特性* 中列出）以及开关所需的任何瞬态电流之和。逻辑器件只能拉出与正电源提供的大小相同的电流。确保不要超过 *绝对最大额定值* 中列出的通过  $V_{CC}$  的最大总电流。

地必须能够灌入的电流等于 SN74LV8T164 所有输出端灌入的总电流加上最大电源电流  $I_{CC}$ （在 *电气特性* 中列出）以及开关所需的任何瞬态电流之和。逻辑器件只能灌入其所接的地可灌入的大小相同的电流。确保不要超过 *绝对最大额定值* 中列出的通过 GND 的最大总电流。

SN74LV8T164 可以驱动总电容小于或等于 50pF 的负载，同时仍满足所有数据表规格。可以施加更大的容性负载；但建议不要超过 50pF。

SN74LV8T164 可以驱动由  $R_L \geq V_O/I_O$  描述的总电阻负载，输出电压和电流在 *电气特性* 表中用  $V_{OH}$  和  $V_{OL}$  定义。在高电平状态下输出时，公式中的输出电压定义为测量的输出电压与  $V_{CC}$  引脚处的电源电压之间的差值。

总功耗可以使用 [CMOS 功耗与 Cpd 计算](#) 中提供的信息进行计算。

可以使用 [标准线性和逻辑 \(SLL\) 封装和器件的热特性](#) 中提供的信息计算热增量。

**小心**

*绝对最大额定值* 中列出的最高结温  $T_{J(max)}$  是防止损坏器件的附加限制。请勿违反 *绝对最大额定值* 中列出的任何值。提供这些限制是为了防止损坏器件。

### 8.2.1.2 输入注意事项

输入信号必须超过  $V_{IL(max)}$  才能被视为逻辑低电平，超过  $V_{IH(min)}$  才能被视为逻辑高电平。不要超过 *绝对最大额定值* 中的最大输入电压范围。

未使用的输入必须端接至  $V_{CC}$  或地。如果输入完全不使用，则可以直接端接，如果有时要使用输入，但并非始终使用，则可以使用上拉或下拉电阻器连接输入。上拉电阻用于默认高电平状态，下拉电阻用于默认低电平状态。电阻值受控制器的驱动电流、进入 SN74LV8T164 的漏电流（如 [电气特性](#) 中所规定）以及所需输入转换率的限制。由于这些因素，通常使用  $10k\Omega$  的电阻值。

SN74LV8T164 具有 CMOS 输入，因此需要进行快速输入转换才能正常工作，如 [建议运行条件](#) 表中所定义。缓慢的输入转换会导致振荡、额外的功耗以及器件可靠性下降。

有关此器件输入的其他信息，请参阅 [特性说明](#) 部分。

### 8.2.1.3 输出注意事项

正电源电压用于产生高电平电压输出。根据 *电气特性* 中  $V_{OH}$  规格所示，从输出端汲取电流将降低输出电压。接地电压用于产生输出低电平电压。根据 *电气特性* 中  $V_{OL}$  规范的规定，向输出端灌入电流将提高输出电压。

可能处于相反状态的推挽输出始终不应直接连接在一起，即使时间很短也不例外。否则可能会导致电流过大并损坏器件。

同一器件内具有相同输入信号的两个通道可以并联，以获得额外的输出驱动强度。

未使用的输出可以保持悬空状态。不要将输出直接连接到  $V_{CC}$  或地。

有关此器件输出的其他信息，请参阅 *特性说明* 部分。

### 8.2.2 详细设计过程

1. 在  $V_{CC}$  至  $GND$  之间添加一个去耦电容器。此电容器需要在物理上靠近器件，在电气上靠近  $V_{CC}$  和  $GND$  引脚。*布局* 部分中展示了示例布局。
2. 确保输出端的容性负载  $\leq 50\text{pF}$ 。这不是硬性限制；但是，根据设计，该限制将优化性能。这可以通过从 SN74LV8T164 向一个或多个接收器件提供适当大小的短布线来实现。
3. 确保输出端的电阻负载大于  $(V_{CC}/I_{O(max)})\Omega$ 。这可防止超出 *绝对最大额定值* 中的最大输出电流。大多数 CMOS 输入具有以  $M\Omega$  为单位的电阻负载；远大于之前计算的最小值。
4. 逻辑门很少关注热问题；然而，可以使用应用报告 *CMOS 功耗与  $C_{pd}$  计算* 中提供的步骤计算功耗和热增量。

### 8.2.3 应用曲线

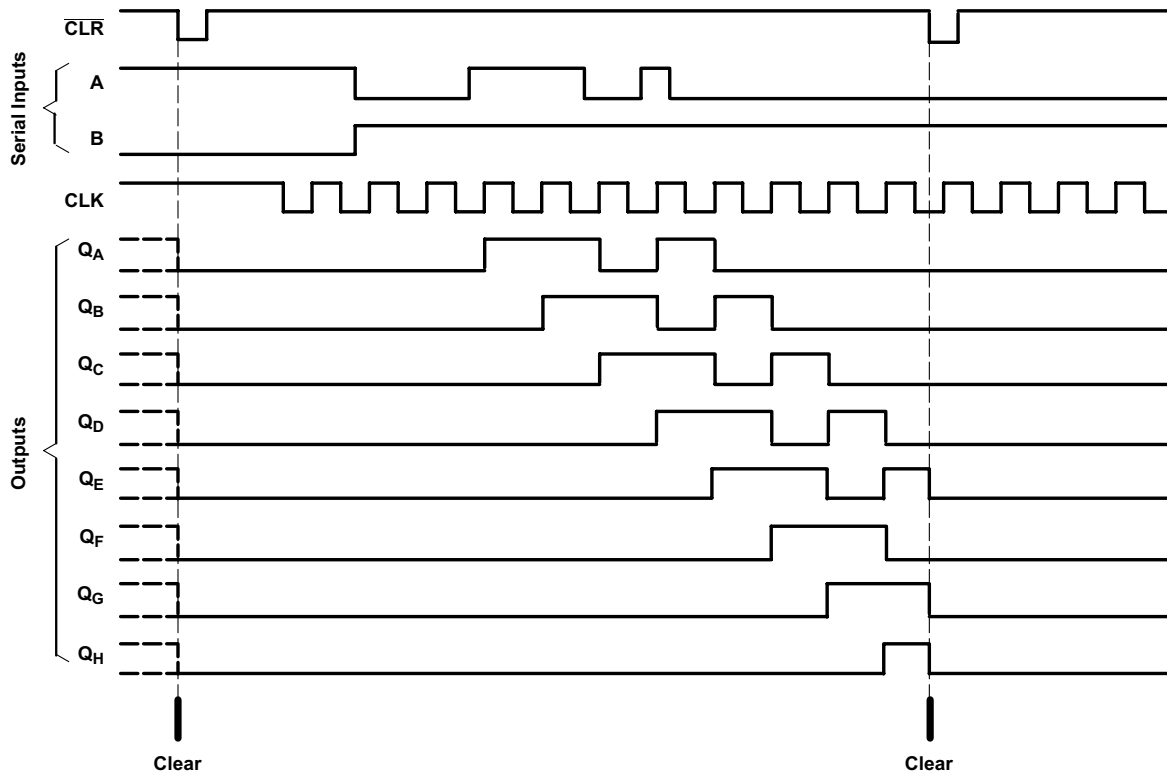


图 8-2. 应用时序图

### 8.3 电源相关建议

电源可以是 *建议运行条件* 中最小和最大电源电压额定值之间的任何电压。每个  $V_{CC}$  端子均应具有一个良好的旁路电容器，以防止功率干扰。建议为该器件使用  $0.1\ \mu\text{F}$  电容器。可以并联多个旁路电容器以抑制不同的噪声频率。 $0.1\ \mu\text{F}$  和  $1\ \mu\text{F}$  电容器通常并联使用。如以下布局示例所示，将旁路电容器安装在尽可能靠近电源端子的位置，以便获得理想效果

### 8.4 布局

#### 8.4.1 布局指南

使用多输入和多通道逻辑器件时，输入不得悬空。在许多情况下，未使用数字逻辑器件的功能或部分功能；例如，当仅使用三输入与门的两个输入或仅使用 4 个缓冲门中的 3 个时。此类未使用的输入引脚不得悬空，因为外部连接处的未定义电压会导致未定义的操作状态。数字逻辑器件的所有未使用输入必须连接到由输入电压规范定义的逻辑高电平电压或逻辑低电平电压，以防止其悬空。必须应用于任何特定未使用输入的逻辑电平取决于器件的功能。通常，输入连接到  $GND$  或  $V_{CC}$ ，以对逻辑功能更有意义或更方便者为准。

#### 8.4.2 布局示例

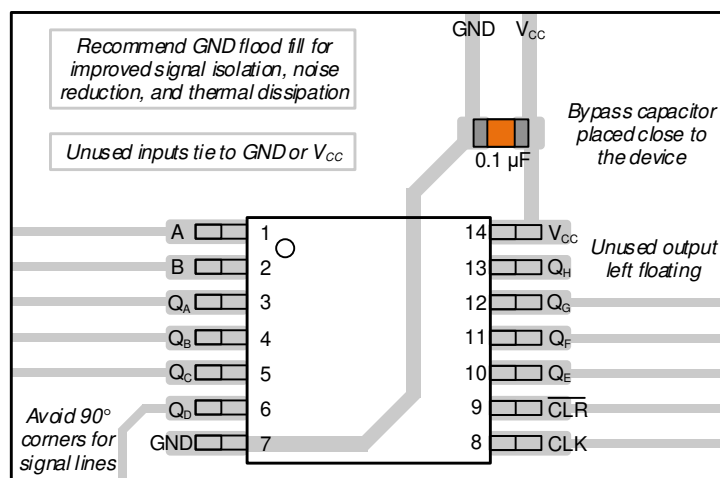


图 8-3. SN74LV8T164 采用 TSSOP 封装的示例布局

## 9 器件和文档支持

TI 提供广泛的开发工具。下面列出了用于评估器件性能、生成代码和开发解决方案的工具和软件。

### 9.1 文档支持

#### 9.1.1 相关文档

请参阅以下相关文档：

- 德州仪器 (TI)，[CMOS 功耗与  \$C\_{pd}\$  计算应用报告](#)
- 德州仪器 (TI)，[使用逻辑器件进行设计应用报告](#)
- 德州仪器 (TI)，[标准线性和逻辑 \(SLL\) 封装和器件的热特性应用报告](#)

### 9.2 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 [ti.com](#) 上的器件产品文件夹。点击 [通知](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

### 9.3 支持资源

[TI E2E™ 中文支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的[使用条款](#)。

### 9.4 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

### 9.5 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

### 9.6 术语表

[TI 术语表](#) 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

## 10 修订历史记录

| 日期         | 修订版本 | 注意    |
|------------|------|-------|
| 2024 年 3 月 | *    | 初始发行版 |

## 11 机械、封装和可订购信息

下述页面包含机械、封装和订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

## PACKAGING INFORMATION

| Orderable part number           | Status<br>(1) | Material type<br>(2) | Package   Pins  | Package qty   Carrier | RoHS<br>(3) | Lead finish/<br>Ball material<br>(4) | MSL rating/<br>Peak reflow<br>(5) | Op temp (°C) | Part marking<br>(6) |
|---------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| <a href="#">SN74LV8T164BQAR</a> | Active        | Production           | WQFN (BQA)   14 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 125   | LVT164              |
| SN74LV8T164BQAR.A               | Active        | Production           | WQFN (BQA)   14 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 125   | LVT164              |
| <a href="#">SN74LV8T164PWR</a>  | Active        | Production           | TSSOP (PW)   14 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU   SN                          | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 125   | LVT164              |
| SN74LV8T164PWR.A                | Active        | Production           | TSSOP (PW)   14 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 125   | LVT164              |

<sup>(1)</sup> **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

<sup>(2)</sup> **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

<sup>(3)</sup> **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

<sup>(4)</sup> **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

<sup>(5)</sup> **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

<sup>(6)</sup> **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

**Important Information and Disclaimer:** The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

**OTHER QUALIFIED VERSIONS OF SN74LV8T164 :**

- Automotive : [SN74LV8T164-Q1](#)
- Enhanced Product : [SN74LV8T164-EP](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects
- Enhanced Product - Supports Defense, Aerospace and Medical Applications

## GENERIC PACKAGE VIEW

**BQA 14**

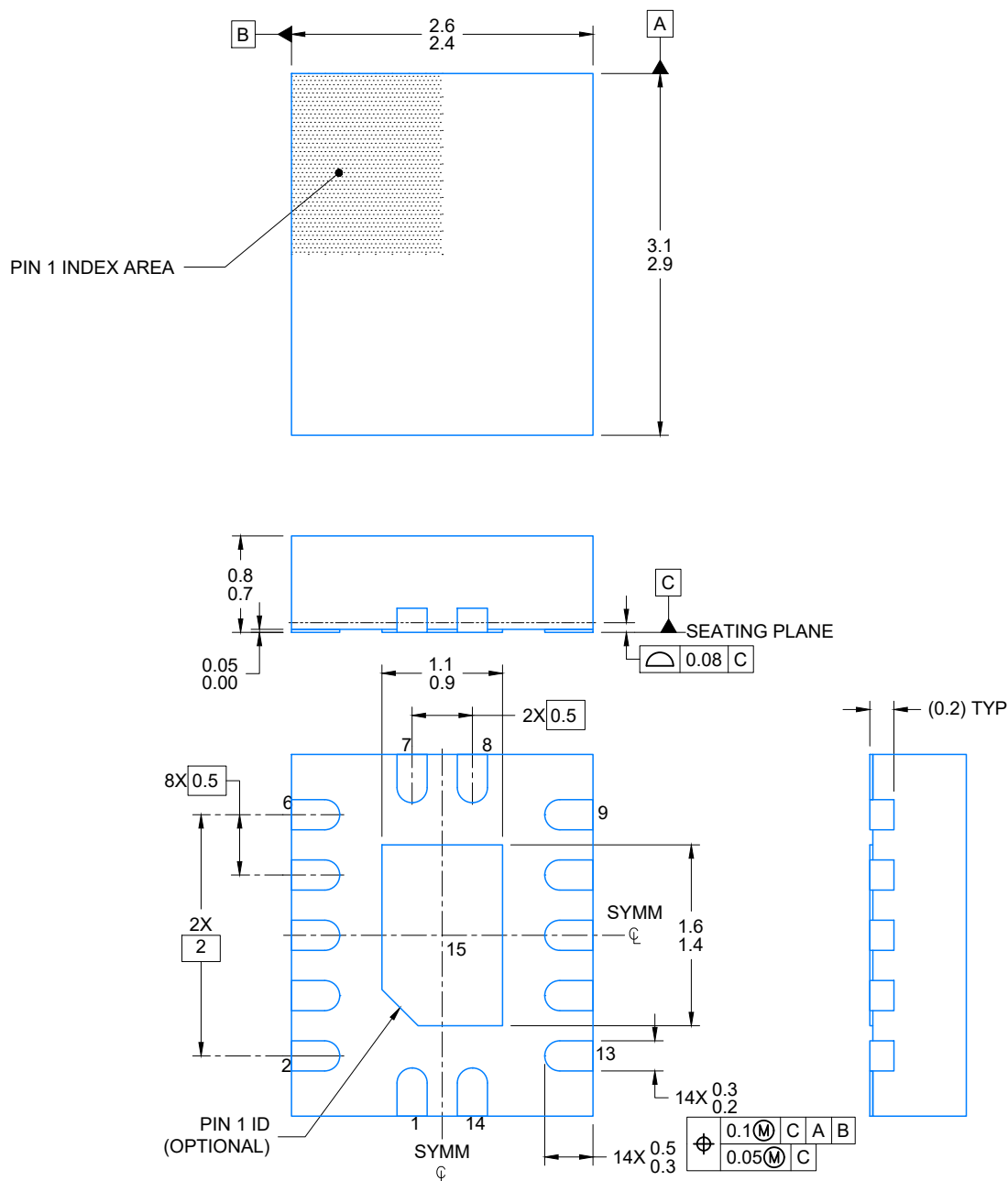
**WQFN - 0.8 mm max height**

2.5 x 3, 0.5 mm pitch

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD

This image is a representation of the package family, actual package may vary.  
Refer to the product data sheet for package details.

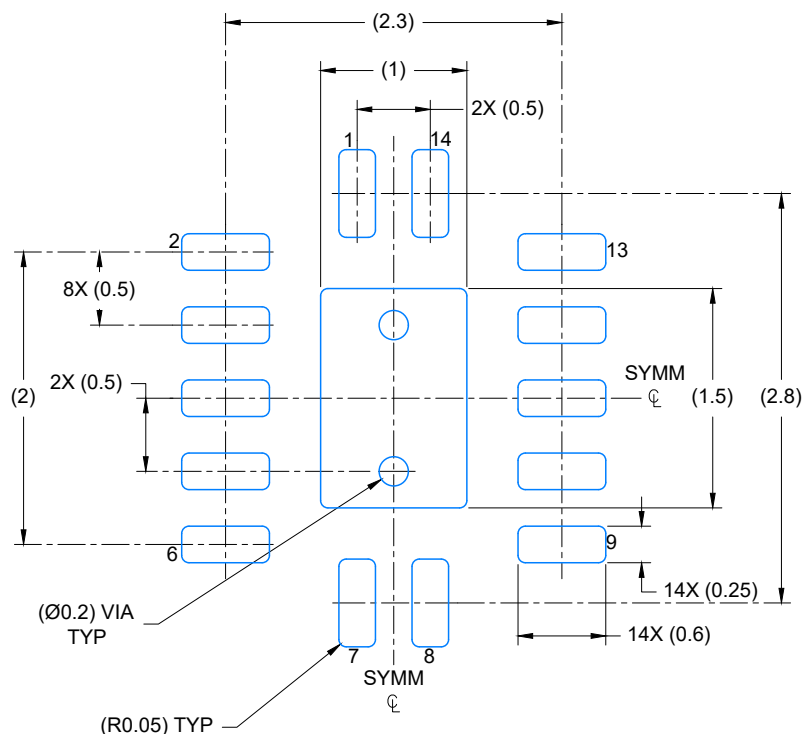




4224636/A 11/2018

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for optimal thermal and mechanical performance.



## LAND PATTERN EXAMPLE

EXPOSED METAL SHOWN

SCALE: 20X



4224636/A 11/2018

## NOTES: (continued)

4. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 ([www.ti.com/lit/sluea271](http://www.ti.com/lit/sluea271)).
5. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.

# EXAMPLE STENCIL DESIGN

BQA0014A

WQFN - 0.8 mm max height

PLASTIC QUAD FLAT PACK-NO LEAD



SOLDER PASTE EXAMPLE  
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL

EXPOSED PAD  
88% PRINTED COVERAGE BY AREA  
SCALE: 20X

4224636/A 11/2018

NOTES: (continued)

6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

**PW0014A**

## PACKAGE OUTLINE

**TSSOP - 1.2 mm max height**

SMALL OUTLINE PACKAGE



4220202/B 12/2023

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153.

# EXAMPLE BOARD LAYOUT

PW0014A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE  
EXPOSED METAL SHOWN  
SCALE: 10X



SOLDER MASK DETAILS

4220202/B 12/2023

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.

7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

# EXAMPLE STENCIL DESIGN

PW0014A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE  
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL  
SCALE: 10X

4220202/B 12/2023

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

## 重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265  
版权所有 © 2025，德州仪器 (TI) 公司